

Composite-Entlötpitze SOP 6L - Hakko T8-1005

Artikel-Nr. HK-T8-1005

Hersteller Hakko

EAN 4962615010002

Kein Produktbild

Composite-Entlötpitze im Format SOP 6L für den Einsatz mit der Parallel-Entlötpinzette Hakko FM 2022. Lieferung mit 2 Ersatzspitzen für das effiziente Entfernen von SMD-Bauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
---------	--------

Positionserkennung	Nein
--------------------	------

Ursprungsland	Japan
---------------	-------

Zolltarifnummer	85159080
-----------------	----------

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T8-1005 ist eine Composite-Entlötpitze, die speziell für das System der Parallel-Entlötpinzette FM 2022 entwickelt wurde. Dank ihrer Ausführung im Format SOP 6L ermöglicht diese Spitze das präzise und effiziente Entfernen oberflächenmontierter Bauteile von Leiterplatten, ohne benachbarte Komponenten oder Leiterbahnen zu beschädigen.

WESENTLICHE MERKMALE

- Geometrie im Format SOP 6L für gezieltes Entlöten
- Composite-Aufbau für lange Lebensdauer und hohe thermische Leistung
- Kompatibel mit der Parallel-Entlötpinzette FM 2022
- Packung mit 2 Ersatzspitzen
- Optimiert für das Entfernen von SMD-Bauteilen
- Präzisionsgefertigte Kontaktflächen

ANWENDUNGEN

Ideal für Nacharbeits- und Reparaturarbeiten an Bauteilen im Small-Outline-Package-Format (SOP). Häufig eingesetzt in der Elektronikfertigung, bei der Leiterplattenbestückung und bei Reparaturen auf Bauteilebene, wo präzises Entlöten gefordert ist.

LIEFERUMFANG

- 2 x Composite-Entlötpitze Format SOP 6L